## 学科会聚与创新平台 高新技术高峰论坛



作者:潘云鹤,朱经武主编

出版社: 杭州: 浙江大学出版社

出版日期: 2006.12

总页数: 138

说明: 登录教客网(https://www.jiaokey.com/book/detail/11989292.html) 查找全本阅读方式

学科会聚与创新平台 高新技术高峰论坛 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/11989292.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/11989292.html

书名: 学科会聚与创新平台 高新技术高峰论坛